



## 已完成的是绿色,未完成的是黑色

调整SWD下载接口顺序与封装XH2.54

重新设计功率耗散电路

更改测试点封装,原封装孔径过大

开天窗,大电流设计

GND测试点阻焊去除

SWD - DIO上拉,提高稳定性

后级电路加自恢复保险丝12V 5V 3.3V

阻容封装改为0603

7线0.96INCH、OLED

## By HanWenchao@Copy Right

原理图	mc141					更新日期	月	2023-11-	-01	
冰生区						创建日期		2023-11-01		
图页	版本说明					物料编码	3			
绘制										
审阅			MotorControl2023V1.3.4.1							
			版本	尺寸		页	3	共	3	
<b>◇嘉立创EDA</b>			V1.0	A4		嘉立创EDA				
2		1	<u> </u>					6		